

DIREZIONE II – DIVISIONE III – RIPARTIZIONE III  
CONVENZIONI PER LA RICERCA

**8.6) STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE  
PER ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICHE E FORMATIVE TRA  
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" E LA  
SIAE MICROELETTRONICA S.P.A.**

.....OMISSIS.....

**ESPRIME**

- parere favorevole alla stipula dell'accordo quadro di collaborazione per attività tecnico-scientifiche e formative tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", nell'interesse del Dipartimento di Ingegneria Elettronica, e SIAE Microelettronica S.p.A., finalizzato a definire i contenuti della reciproca collaborazione nell'ambito delle attività di ricerca, di sviluppo tecnologico e di innovazione nonché nell'ambito delle attività di didattica e formazione, in particolar modo nei settori attinenti le attività spaziali e le relative applicazioni. L'accordo quadro, che entrerà in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, avrà la durata di tre anni e potrà essere rinnovato con atto aggiuntivo, previa delibera dei rispettivi Organi competenti.

L'eventuale recesso anticipato di una delle Parti dovrà essere comunicato all'altra Parte con lettera raccomandata A/R e con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

Il recesso dall'accordo non dà luogo a risoluzione degli atti esecutivi eventualmente vigenti al momento del recesso stesso, che, pertanto, continueranno a vincolare le Parti sino a completo adempimento, fatto salvo l'eventuale recesso di una delle Parti secondo quanto stabilito negli atti esecutivi stessi.

Qualsiasi modifica dell'accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRO-RETTORE VICARIO